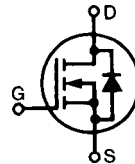


# HiPerFET™ Power MOSFETs

~~IXFH/IXFM35N30~~  
IXFH40N30  
IXFM40N30

N-Channel Enhancement Mode  
High dv/dt, Low t<sub>rr</sub>, HDMOS™ Family

**Obsolete:**  
**IXFM35N30**

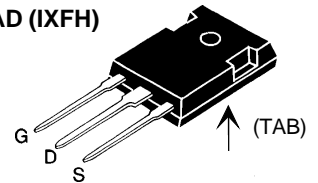


V <sub>DSS</sub>	I <sub>D25</sub>	R <sub>DS(on)</sub>
300 V	35 A	100 mΩ
300 V	40 A	85 mΩ
300 V	40 A	88 mΩ

t<sub>rr</sub> ≤ 200 ns

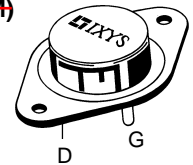
Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V <sub>DSS</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C	300	V
V <sub>DGR</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C to 150°C; R <sub>GS</sub> = 1 MΩ	300	V
V <sub>GS</sub>	Continuous	±20	V
V <sub>GSM</sub>	Transient	±30	V
I <sub>D25</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	35N30 40N30	35 40 A A
I <sub>DM</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C, pulse width limited by T <sub>JM</sub>	35N30 40N30	140 160 A A
I <sub>AR</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	35N30 40N30	35 40 A A
E <sub>AR</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	30	mJ
dv/dt	I <sub>S</sub> ≤ I <sub>DM</sub> , di/dt ≤ 100 A/μs, V <sub>DD</sub> ≤ V <sub>DSS</sub> , T <sub>J</sub> ≤ 150°C, R <sub>G</sub> = 2 Ω	5	V/ns
P <sub>D</sub>	T <sub>C</sub> = 25°C	300	W
T <sub>J</sub>		-55 ... +150	°C
T <sub>JM</sub>		150	°C
T <sub>stg</sub>		-55 ... +150	°C
T <sub>L</sub>	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	°C
M <sub>d</sub>	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	

TO-247 AD (IXFH)



TO-204 AE (IXFM)

**Package unavailable**



G = Gate, D = Drain,  
S = Source, TAB = Drain

### Features

- International standard packages
- Low R<sub>DS(on)</sub> HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
  - easy to drive and to protect
- Fast intrinsic Rectifier

### Applications

- DC-DC converters
- Synchronous rectification
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control
- Temperature and lighting controls
- Low voltage relays

### Advantages

- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- Space savings
- High power density

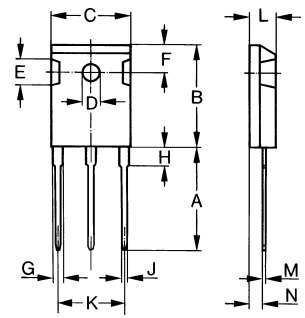
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T <sub>J</sub> = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V <sub>DSS</sub>	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = 250 μA	300		V
V <sub>GS(th)</sub>	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 4 mA	2		4 V
I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> = ±20 V <sub>DC</sub> , V <sub>DS</sub> = 0			±100 nA
I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> = 0.8 • V <sub>DSS</sub> , V <sub>GS</sub> = 0 V			200 μA 1 mA
R <sub>DS(on)</sub>	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 0.5 I <sub>D25</sub>			0.100 Ω 0.085 Ω 0.088 Ω
	Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$g_{fs}$	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 I_{D25}$ , pulse test	22	25	S	
$C_{iss}$	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		4800	pF	
$C_{oss}$			745	pF	
$C_{rss}$			280	pF	
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$ $R_G = 2\ \Omega$ (External)		20	30	ns
$t_r$			60	90	ns
$t_{d(off)}$			75	100	ns
$t_f$			45	90	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		177	200	nC
$Q_{gs}$			28	50	nC
$Q_{gd}$			78	105	nC
$R_{thJC}$				0.42	K/W
$R_{thCK}$			0.25		K/W

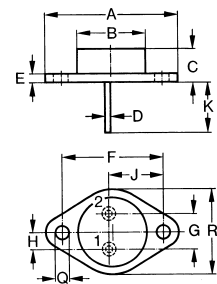
**Source-Drain Diode**

 Characteristic Values  
 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values			
		min.	typ.	max.	
$I_S$	$V_{GS} = 0\text{ V}$	35N30 40N30		35 40	A A
$I_{SM}$	Repetitive; pulse width limited by $T_{JM}$	35N30 40N30		140 160	A A
$V_{SD}$	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle $d \leq 2\%$			1.5	V
$t_{rr}$	$I_F = I_S, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ , $V_R = 100\text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$		200 350	ns ns

**TO-247 AD (IXFH) Outline**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

**TO-204 AE (IXFM) Outline**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	38.61	39.12	1.520	1.540
B	-	22.22	-	0.875
C	6.40	11.40	0.252	0.449
D	1.45	1.60	0.057	0.063
E	1.52	3.43	0.060	0.135
F	30.15	BSC	1.187	BSC
G	10.67	11.17	0.420	0.440
H	5.21	5.71	0.205	0.225
J	16.64	17.14	0.655	0.675
K	11.18	12.19	0.440	0.480
Q	3.84	4.19	0.151	0.165
R	25.16	26.66	0.991	1.050

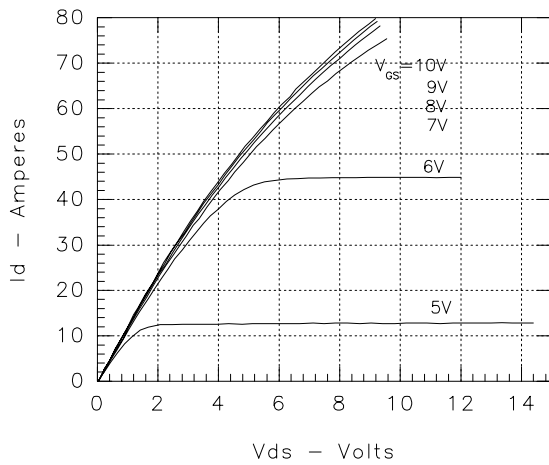
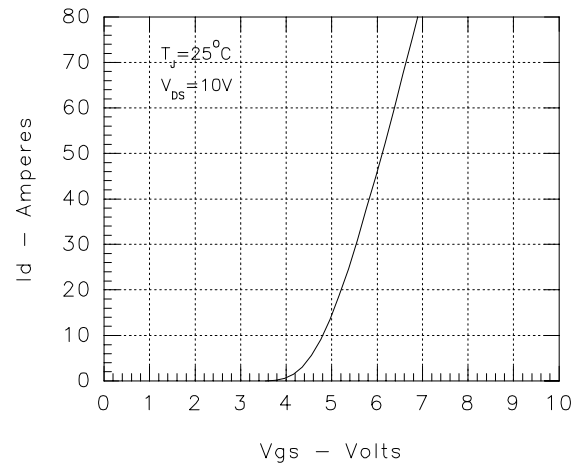
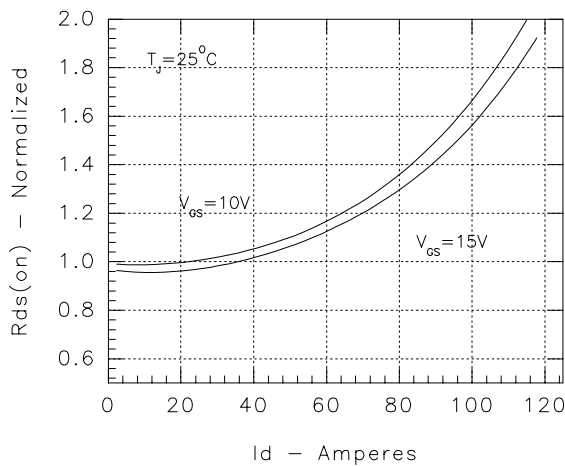
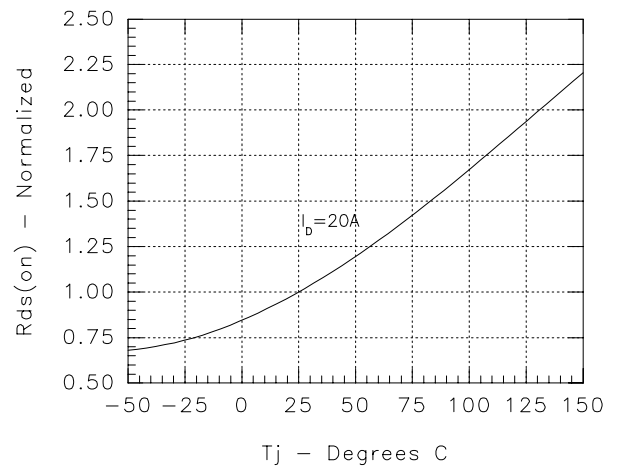
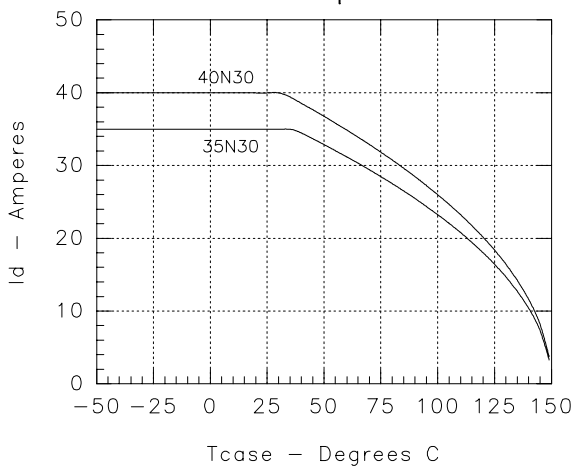
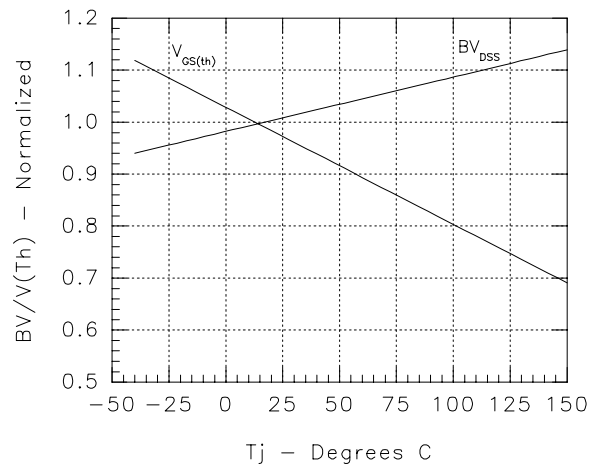
**Fig.1. Output Characteristics**

**Fig. 2. Input Admittance**

**Fig. 3. Rds(on) vs. Drain Current**

**Fig. 4. Temperature Dependence of Drain to Source Resistance**

**Fig. 5. Drain Current vs. Case Temperature**

**Fig. 6. Temperature Dependence of Breakdown Voltage and Threshold Voltage**


Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve

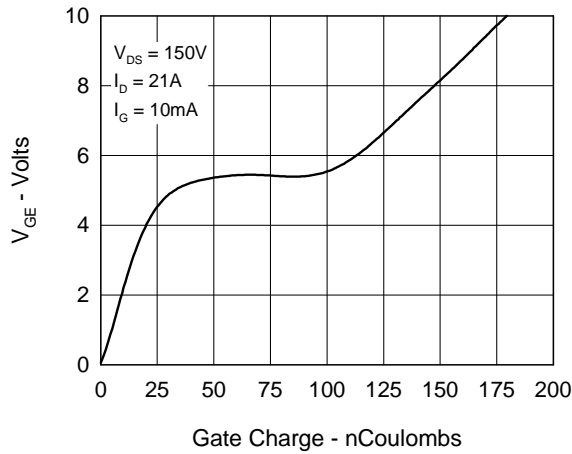


Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area

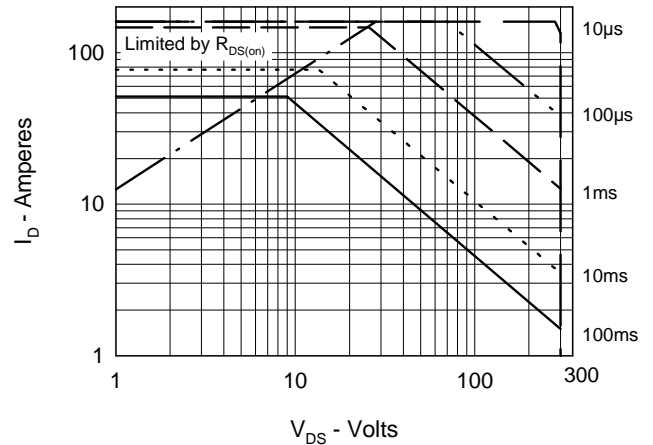


Fig.9 Capacitance Curves

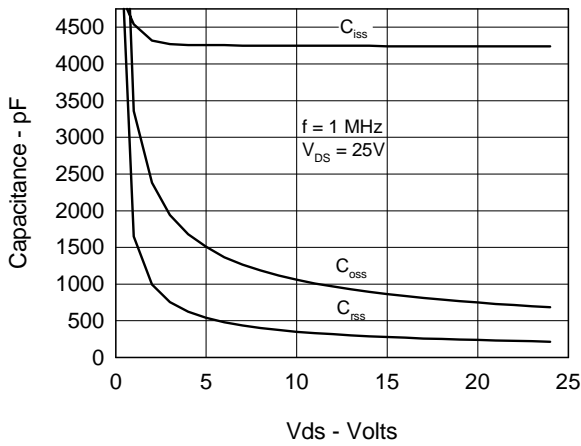


Fig.10 Source Current vs. Source

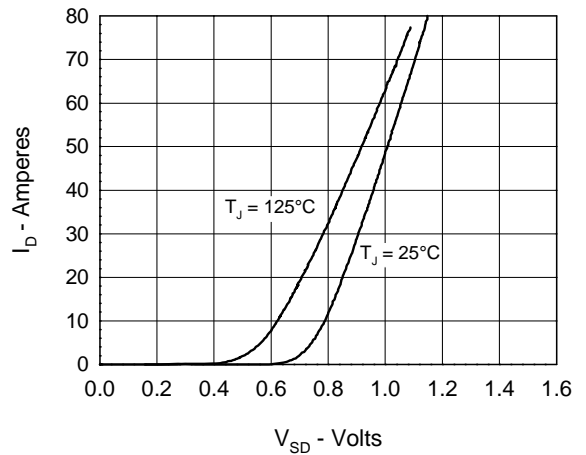
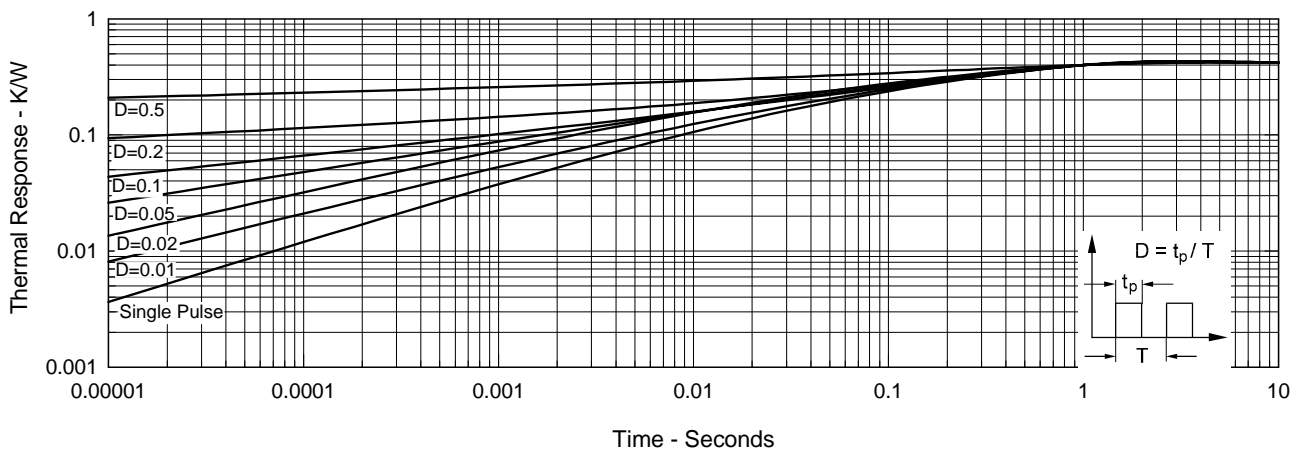


Fig.11 Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.